



Bitte mit  
**Anmeldung (Seite 1)**  
einreichen!

Messe München GmbH  
Messegelände  
81823 München  
Tel. (+49 89) 9 49-2 03 18/30  
Fax (+49 89) 9 49-2 03 39  
info@productronica.com  
www.productronica.com



The world's leading trade show for electronics production  
17. Weltleitmesse, Neue Messe München

Ident-Nr.:

(Bitte die Ident-Nr. bei jeder Korrespondenz angeben.)

**Produktgliederung/Angebotsschwerpunkt**  
**Achtung: Kein Katalogeintragungsformular!**

Prüfen Sie bitte Ihre nebenstehende Anschrift!  
Sollte sie sich geändert haben, tragen Sie Ihre neue Anschrift bitte hier ein.

Firma (bitte Stichwort für alphabetische Einordnung unterstreichen)		Abt.
Ansprechpartner: <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau (Name, Vorname)		
Position		
Straße/Postfach		
Staats-Kennz./PLZ/Ort		
Vorwahl	Telefon	Telefax
E-Mail		Homepage www:
Vertriebs-/Marketingleiter(in)		

**Wichtig für die richtige Platzierung Ihres Messestandes!**

Sollten Sie Exponate in mehr als einer Hauptgruppe der Produktgliederung zur Ausstellung bringen, geben Sie bitte den **(NUR EINEN)** Angebotsschwerpunkt an, in dem Ihr Messestand platziert werden soll (keine Mehrfachnennungen):

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Halbleiter-, Display- und Photovoltaik-Fertigung | <input type="checkbox"/> 4 Wickelgüter   | <input type="checkbox"/> 7 Bestückungstechnologie                     | <input type="checkbox"/> 12 Betriebsmittel, -ausrüstung, Umwelttechnik |
| <input type="checkbox"/> 2 Materialbearbeitung                              | <input type="checkbox"/> 5 Fertigungstechnologien in der Kabelverarbeitung               | <input type="checkbox"/> 8 Löttechnik                                 | <input type="checkbox"/> 13 Dienstleistungen                           |
| <input type="checkbox"/> 3 Produktionslogistik und Materialflusstechnik     | <input type="checkbox"/> 6 Fertigungstechnologien für Leiterplatten und Schaltungsträger | <input type="checkbox"/> 9 Product Finishing                          | <input type="checkbox"/> 14 Electronic Manufacturing Services (EMS)    |
|   |  | <input type="checkbox"/> 10 Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung | <input type="checkbox"/> 15 MicroNanoWorld                             |
|   |  | <input type="checkbox"/> 11 Produktionssysteme                        |  |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>01 Halbleiter-, Display- und Photovoltaik-Fertigung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 01.1 Wafer front-end processing<br/><input type="checkbox"/> 01.2 Wafer back-end processing<br/><input type="checkbox"/> 01.3 Displayfertigung<br/><input type="checkbox"/> 01.4 Photovoltaikfertigung<br/><input type="checkbox"/> 01.5 Reinraumtechnik<br/><input type="checkbox"/> 01.6 Mess-, Melde- und Steuersysteme<br/><input type="checkbox"/> 01.7 Prozess-Software</p> <p><b>02 Materialbearbeitung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 02.1 Mechanische Bearbeitung außer LTP-Bearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 02.2 Thermische Bearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 02.3 Schweißen<br/><input type="checkbox"/> 02.4 Chemische und galvanische Bearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 02.5 Befestigen, Verbinden<br/><input type="checkbox"/> 02.6 Bearbeitungsmaschinen, sonstige<br/><input type="checkbox"/> 02.7 Laser-Materialbearbeitungssysteme<br/><input type="checkbox"/> 02.8 Systemperipherie der Laser-Fertigungstechnik<br/><input type="checkbox"/> 02.9 Fertigung diskreter Bauelemente</p> <p><b>03 Produktionslogistik und Materialflusstechnik</b></p> <p><input type="checkbox"/> 03.1 Informationsbeschaffung<br/><input type="checkbox"/> 03.2 Einkauf<br/><input type="checkbox"/> 03.3 Warenwirtschaftssysteme<br/><input type="checkbox"/> 03.4 Logistikmanagement<br/><input type="checkbox"/> 03.5 Materialflusssteuerung und Software<br/><input type="checkbox"/> 03.6 Transport- und Fördertechnik<br/><input type="checkbox"/> 03.7 Lagertechnik und Kommissionierungssysteme<br/><input type="checkbox"/> 03.8 Verpackungstechnik<br/><input type="checkbox"/> 03.9 Komplettlösungen und schlüsselfertige Anlagen für die Logistik</p> <p><b>04 Wickelgüter</b></p> <p><input type="checkbox"/> 04.1 Werkstoffe der Wickeltechnik<br/><input type="checkbox"/> 04.2 Werkzeuge der Wickeltechnik</p> <p><b>05 Fertigungstechnologien in der Kabelverarbeitung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 05.1 Kabel-, Drahtbearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 05.2 Verdrahtungswerkzeuge<br/><input type="checkbox"/> 05.3 Kabelverarbeitungseinrichtungen<br/><input type="checkbox"/> 05.4 Sonstiges<br/><input type="checkbox"/> 05.5 Kabelschutzeinrichtungen</p> | <p><input type="checkbox"/> 05.6 Verarbeitungseinrichtungen für Kabelschutzeinrichtungen<br/><input type="checkbox"/> 05.7 Technik für lösbare Verbindungen</p> <p><b>06 Fertigungstechnologien für Leiterplatten und Schaltungsträger</b></p> <p><input type="checkbox"/> 06.01 Basismaterial<br/><input type="checkbox"/> 06.02 Druckwerkzeuge und -vorlagen<br/><input type="checkbox"/> 06.03 Werkzeuge und Zubehör zur LTP-Bearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 06.04 Leiter-Strukturierung<br/><input type="checkbox"/> 06.05 Chemische Bearbeitung von Leiterplatten<br/><input type="checkbox"/> 06.06 Wärmebehandlung, Trocknung<br/><input type="checkbox"/> 06.07 Reinraumtechnik<br/><input type="checkbox"/> 06.08 MID-Herstellung<br/><input type="checkbox"/> 06.09 Handhabung für LTP<br/><input type="checkbox"/> 06.10 Prozess-Software zur LTP-Herstellung</p> <p><b>07 Bestückungstechnologie</b></p> <p><input type="checkbox"/> 07.1 Bauteilvorbereitung<br/><input type="checkbox"/> 07.2 Bestückungstechniken, Bauelement-Befestigung<br/><input type="checkbox"/> 07.3 Produktion<br/><input type="checkbox"/> 07.4 Handhabungstechnik</p> <p><b>08 Löttechnik</b></p> <p><input type="checkbox"/> 08.1 Löt- und Hilfsstoffe<br/><input type="checkbox"/> 08.2 Pastenauftragseinrichtungen<br/><input type="checkbox"/> 08.3 Auftragsvorrichtungen<br/><input type="checkbox"/> 08.4 Lötgeräte<br/><input type="checkbox"/> 08.5 Lötanlagen<br/><input type="checkbox"/> 08.6 Löttechnik-Zubehör<br/><input type="checkbox"/> 08.7 Kleben, Dispensen</p> <p><b>09 Product Finishing</b></p> <p><input type="checkbox"/> 09.1 Reparatur und Nacharbeit<br/><input type="checkbox"/> 09.2 Programmiergeräte, Speicher-BE<br/><input type="checkbox"/> 09.3 Schutzbeschichten und Vergießen<br/><input type="checkbox"/> 09.4 Hybride<br/><input type="checkbox"/> 09.5 Gehäuse<br/><input type="checkbox"/> 09.6 Elektronik-Schutzmittel (EMV/ESD)</p> <p><b>10 Mess- und Prüftechnik, Qualitätssicherung</b></p> <p><input type="checkbox"/> 10.1 Inspektion und Bildverarbeitung<br/><input type="checkbox"/> 10.2 Werkstoffprüfung<br/><input type="checkbox"/> 10.3 Messen nichtelektrischer Größen<br/><input type="checkbox"/> 10.4 Messen elektrischer Größen</p> | <p><input type="checkbox"/> 10.5 Mess- und Prüfsysteme<br/><input type="checkbox"/> 10.6 Förderung, Handhabung, Prüfadapter<br/><input type="checkbox"/> 10.7 Labor-/Prüffeldausrüstung</p> <p><b>11 Produktionssysteme</b></p> <p><input type="checkbox"/> 11.1 Montage- und Handhabungstechnik<br/><input type="checkbox"/> 11.2 Antriebstechnik<br/><input type="checkbox"/> 11.3 Software und BDE-Systeme</p> <p><b>12 Betriebsmittel, -ausrüstung, Umwelttechnik</b></p> <p><input type="checkbox"/> 12.1 Vorprodukte und Halbzeug, metallisch<br/><input type="checkbox"/> 12.2 Vorprodukte und Halbzeug, nichtmetallisch<br/><input type="checkbox"/> 12.3 Betriebs- und Hilfsstoffe<br/><input type="checkbox"/> 12.4 Betriebsausrüstung<br/><input type="checkbox"/> 12.5 Dekontaminierung, Reinigung, Entsorgung (Umweltmanagement)<br/><input type="checkbox"/> 12.6 Kreislaufsysteme, Versorgung, Rückgewinnung</p> <p><b>13 Dienstleistungen</b></p> <p><input type="checkbox"/> 13.1 Informationswesen<br/><input type="checkbox"/> 13.2 Auftragsfertigung<br/><input type="checkbox"/> 13.3 Wissen<br/><input type="checkbox"/> 13.4 Andere Dienstleistungen</p> <p><b>14 Electronic Manufacturing Services (EMS)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 14.1 Auftragsfertigung für Bauelemente-/Schaltungsträgerherstellung<br/><input type="checkbox"/> 14.2 Auftragsfertigung für Baugruppenherstellung und Gerätebau<br/><input type="checkbox"/> 14.3 Entwicklungsbegleitende Dienstleistung</p> <p><b>15 MicroNanoWorld</b></p> <p><input type="checkbox"/> 15.1 Werkstoffe und Materialien<br/><input type="checkbox"/> 15.2 Masken- und Vorlagenerstellung<br/><input type="checkbox"/> 15.3 Lithographie, Substratbearbeitung<br/><input type="checkbox"/> 15.4 Produktionsverfahren für die Mikrosysteme<br/><input type="checkbox"/> 15.5 Werkzeug und Formenbau<br/><input type="checkbox"/> 15.6 Mikrobearbeitung und Ultrapräzisionsfertigung<br/><input type="checkbox"/> 15.7 Bonding<br/><input type="checkbox"/> 15.8 Micro assembly<br/><input type="checkbox"/> 15.9 Mikro-Antriebstechnik<br/><input type="checkbox"/> 15.10 Domotik für die Mikroelektronik<br/><input type="checkbox"/> 15.11 Biometrische Subsysteme für die Mikroelektronik<br/><input type="checkbox"/> 15.12 Mess-, Prüf- und Adaptionstechnik der Mikroelektronik<br/><input type="checkbox"/> 15.13 Prüfungshandhabung der Mikroelektronik<br/><input type="checkbox"/> 15.14 Anwendungen der Mikroelektronik<br/><input type="checkbox"/> 15.15 Nanaotechnologie/Nanoproduktion</p> |
|---|---|---|

**Wir möchten Ihre Platzierungswünsche möglichst vollständig erfüllen:**

In der Nähe welcher Firmen möchten Sie nach Möglichkeit platziert werden?

- 1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_

Neben welchen Firmen möchten Sie nicht platziert werden?

- 1 \_\_\_\_\_  
2 \_\_\_\_\_  
3 \_\_\_\_\_